附件1： 申报学科组：

**上海市工程系列集成电路专业**

**高级工程师职称申报自荐材料**

**一、基本信息**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓 名 |  | 性别 |  | 出生年月 |  | 从事技术工作的年限 |  |
| 工作单位 |  | 工作部门岗位/职务 |  |
| 现专业技术职务名称及聘任时间 | 名称：工程师 聘任时间： | 取得专业技术职务资格名称及年月 | 取得资格名称：工程师取得时间： |
| 全日制最高学历 / 学位 |  | 何时毕业何院校何专业 |  |
| 非全日制最高学历 / 学位 |  | 何时毕业何院校何专业 |  |
| 公需课目累计完成学时 |  | 专业课目累计完成学时 |  | 户籍情况 | 上海户籍 （ ）上海居住证（ ） 缴费12个月（ ） |
| 主要社会 兼职 |  |

**二、学习经历**（从高中填起，含专业进修培训情况）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 起止时间 | 学校、专业 | 学历/学位 | 备注 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**三、工作经历**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 起止时间 | 工作单位及部门 | 职务（岗位）/职称 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**四、项目情况**（受聘工程师后完成的项目）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 立项单位 | 立项时间 | 担任角色 | 验收级别/时间 | 验收结论 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**五、获奖情况**（受聘工程师后完成项目的获奖）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 奖项名称 | 授奖单位 | 时间 | 本人排列名次 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**六、专利课题**（受聘工程师后取得的专利）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 专利课题名称 | 专利类别 | 专利编号 | 专利归属 | 本人排名 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**七、论文论著**（受聘工程师后独立或为主撰写的论文、技术报告、总结）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 论文或论著题目 | 发表刊物或出版社名称 | 发表时间 | 总字数 | 排名第几位 | 是否主送论文 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**八、工作业绩**（**提示：详细阐述受聘工程师期间参与项目的过程，突出个人所起的作用，遇到何种技术问题？如何解决？应用的技术手段已经所涉及的理论原理。获得的成果。约3500字左右）**

**九、其他方面的材料**

1. **本人承诺：**

本表中所填写的学历资历、论文论著、项目成果、业绩奖项等各项内容均真实、有效、完整，无虚报、伪造、夸大或抄袭行为。

如有失实、虚假情况，本人愿意接受评委会的处理结果，并承担由此产生的各项后果。

申报人签名： 年 月 日